BL-7A, BL-12C, BL-16A/2013G157, 2013S2-004 NiO/Ni/Cu(001)薄膜の成長過程と磁性の観察 Observation of the growth and magnetism of NiO/Ni/Cu(001) thin films

雨宮健太^{1,2,*}, 酒巻真粧子^{1,2} ¹放射光科学研究施設, 〒305-0801 つくば市大穂 1-1 ²構造物性研究センター, 〒305-0801 つくば市大穂 1-1 Kenta Amemiya^{1,2,*} and Masako Sakamaki^{1,2} ¹Photon Factory, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan ²Condensed Matter Research Center, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

1 <u>はじめに</u>

我々は最近, 典型的な強誘電体である BaTiO₃基板 上に成長させた Fe および FeCo 薄膜について, 基板 への電圧印加による磁性の変化を観測してきた[1,2]。 その中で, 界面に Fe の酸化物 FeOx が存在し, 電界 効果の発現において重要な役割を果たしていること が示唆された。そこで本研究では, 特異な磁気異方 性を示す Ni/Cu(00)薄膜上に NiO を成長させて, そ の磁性を調べるとともに, NiO/Ni 界面における電界 効果を利用して磁性を変化させることを試みた。 NiO は典型的な反強磁性体として知られているので, NiO/Ni は絶縁体/金属界面であるとともに反強磁性 / 強磁性界面でもあり, 磁気的相互作用も含めた効 果が期待される。ここではその準備として, 試料の 成長過程と磁性の観察について報告する。

2 実験

試料の作製および X 線を用いた測定は,軟 X 線 ビームライン BL-7A, 16A および硬 X 線ビームライ ン BL-12C において行った。Cu(001)単結晶基板上に 酸素原子が単原子層吸着した Ni 薄膜を作製し[3], その上に酸素雰囲気下での Ni の反応性蒸着によっ て NiO 層を作製した。蒸着はすべて電子衝撃加熱法 によって行った。試料の化学状態は X 線吸収微細構 造(XAFS),磁気状態は X 線磁気円二色性(XMCD)お よび磁気光学 Kerr 効果(MOKE)によって,それぞれ 評価した。さらに,このようにして作製した NiO/Ni 薄膜の上に誘電体である SiO₂層および Au 電極を順 次成長させ,電極と基板との間に電圧を印加できる 状態にした上で,試料の磁性を観察した。

3 結果および考察

作製した試料(SiO₂ および Au を蒸着する前)に対 して、Ni L 吸収端および K 吸収端で測定した XAFS スペクトルを図 1,2 にそれぞれ示す。L 吸収端は電 子収量法で測定したために検出深度が数 nm 程度で あるのに対し、K 吸収端は蛍光収量法なので膜厚に 比べて十分に深い検出深度となっている。いずれの 場合も、Ni がない場合にはほぼ完全な NiO のスペ クトルが得られており、Ni 膜厚の増加にしたがって 金属 Ni のスペクトル成分が増加する。また、K 吸 収端のデータから NiO と Ni の成分比を見積もると, ほぼ膜厚の比に等しくなっており,狙い通りの試料 ができていることがわかる。なお,K 吸収端のデー タは大気中で測定されていることを考えると,表面 の NiO によって内部の金属 Ni が酸化から保護され ていることがわかる。最終的に Au 電極まで蒸着し た試料に対して,NiL 吸収端で測定した XMCD ス ペクトルを図3に示す。吸収スペクトルには NiO 成 分も多く含まれているが,XMCD 差スペクトルはほ ぼ金属 Ni のものとなっており,磁性は金属 Ni が担 っていることが確認された。



図1:Ni L-edge XAFS スペクトル (ドレインカレン トによる全電子収量法)。Ni 膜厚の増加にしたがっ て矢印の方向に変化が見られる。



図2: Ni K-edge XAFS スペクトル (多素子 SSD を用 いた蛍光収量法)。Ni 膜厚の増加にしたがって矢印 の方向に変化が見られる。



図3: Ni L-edge XMCD スペクトル (マイクロチャン ネルプレートによる全蛍光収量法)。

参考文献

- M. Sakamaki and K. Amemiya, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 13, 139 (2015).
- [2] K. Amemiya and M. Sakamaki, *e-J. Surf. Sci.* Nanotech., submitted.
- [3] K. Amemiya and M. Sakamaki, Appl. Phys. Lett., 98, 012501 (2011).

* kenta.amemiya@kek.jp